Migliorare le prestazioni termiche nelle camere di lavorazione per semiconduttori

Eurotherm®

Deposizione dello strato atomico

Eurotherm[™] fornisce prodotti, soluzioni e servizi digitali in tutto il mondo. La nostra esperienza nelle applicazioni per semiconduttori ci consente di fornire soluzioni che aiutano a migliorare qualità e produttività di wafer e chip.

Le nostre soluzioni supportano l'efficienza dei processi e l'integrità dei dati per creare un mondo più sicuro e più sostenibile.

Sicurezza

Aiutiamo i nostri clienti a rispettare le specifiche sulle proprietà dei materiali e a ridurre i costi per la conformità regolatoria.

Un mondo sostenibile

Eurotherm[™] fornisce assistenza ai produttori globali al fine di raggiungere i propri obiettivi energetici e di ridurre i costi di produzione, fornendo soluzioni di controllo scalabili e affidabili.

La nostra esperienza:

- Controllo della temperatura:
 - Lavorazione wafer
 - Deposizione chimica del vapore (CVD)/ deposizione dello strato atomico (ALD)
 - Modulo front-end per apparecchiature (EFEM)
- Comunicazione EtherCAT®:
 - Controllo di processo
 - Controllo di potenza
 - Membro dell'EtherCAT Technology Group (ETG)



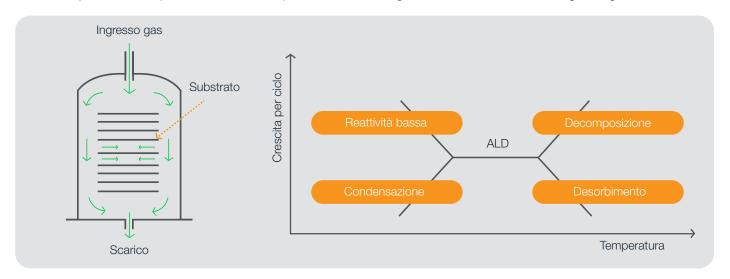
Soluzioni ALD

L'incremento della domanda di dispositivi sempre più potenti, ma di dimensioni sempre minori (ad esempio per il calcolo, nell'archiviazione dei dati, nelle comunicazioni, nell'accumulo dell'energia e nelle tecnologie di sensoristica) ha portato allo sviluppo di strumenti per la produzione di semiconduttori capaci di un controllo più preciso dei film sottili. I film critici nei transistor sono spessi solo pochi strati atomici. L'ALD, nota anche come Atomic Layer Epitaxy (ALE), è una tecnica di deposizione a vapore utilizzata per far crescere questi film ultrasottili.

Il processo ALD in breve

Per sovrapporre i film, uno strato atomico alla volta, sopra a un substrato, vengono utilizzate reazioni chimiche. Gestendo le fasi del ciclo, è possibile ottenere un controllo preciso della quantità e della composizione degli strati. La copertura uniforme è possibile su qualsiasi topologia o struttura 3D. Queste reazioni chimiche sono attivate termicamente, spesso riscaldando un substrato, e possono essere ulteriormente migliorate durante la fase a gas utilizzando il plasma durante il processo di deposizione.

La crescita uniforme autolimitante può essere ottenuta solo entro un intervallo di temperatura ideale. Al di fuori di questo intervallo, il processo ALD potrebbe risultare compromesso da uno degli effetti dannosi illustrati nella figura seguente.



Controllo della crescita

La contaminazione atmosferica nella camera può generare difetti di crescita negli strati di film, con ripercussioni sulla chimica superficiale e, in ultima analisi, ridurre le caratteristiche prestazionali. Il controllo dell'ambiente all'interno della camera è fondamentale per evitare questa contaminazione.

Tutte le temperature della camera sono monitorate all'esterno della camera. Il controllo della temperatura è generalmente fornito attraverso un controllo preciso dell'ingresso di energia.

Il controllo della temperatura del processo ALD è fondamentale per prevenire effetti negativi quali:

- Reattività ridotta all'interno della camera dovuta a una temperatura di processo troppo bassa
- Condensa dei precursori con effetti negativi sulla purificazione
- Decomposizione dei precursori con conseguente presenza di componenti impure
- Desorbimento del film o del precursore

Il controllo della crescita diventa ancora più importante per ottenere un film uniforme in caso di substrati di grandi dimensioni.

Fasi del processo

Un reattore ALD riscalda i campioni alla temperatura di deposizione desiderata. Impulsi di precursori e co-reagenti vengono iniettati nella camera del reattore. Generalmente si utilizza un gas inerte per purificare il reattore tra le fasi. È necessario controllare in maniera efficiente le fasi di dosaggio e purging affinché i tempi di ciclo siano ragionevoli.

I tempi delle singole fasi del ciclo devono essere accuratamente controllati.

Un ciclo tipico è composto da quattro fasi:

- Dosaggio precursore
- Purge
- Co-reagente
- Purge

eurotherm.com/semicon 2

Competenza per la deposizione precisa dello strato atomico

Soluzioni Eurotherm:

- Controllo temperatura multi-loop di precisione disponibile con comunicazione DeviceNet o EtherCAT - Controllore Multi Loop Mini8™
- Opzione di sicurezza OEM per la protezione dell'IP
- Limite superiore di processo controllore programmabile EPC3000
- Controllo di potenza Serie di controllori di potenza a SCR compatti EPack™
- Monitoraggio dell'energia
- Gestione integrata PLC/dati E+PLC400
- Gestione batch/ricette
- Gestione digitale dei dati
- Da HMI locali fino a soluzioni SCADA complete
- Reportistica
- Monitoraggio delle condizioni ambientali
- Monitoraggio remoto delle condizioni
- Calibrazione, conformità, gestione delle risorse

SCADA Opzione di accesso remoto Data Reviewer (Enterprise) IoT advisors Rete di comunicazione Ethernet HMI SCADA (4"-19") Server Historian: registratore/regolatore nanodac (installazione locale) E+PLC400 Controllo PID a pannello: **EPack** Controllore multi loop Mini8 Regolatore EPC3000 registratore/regolatore

Requisiti specifici di settore

L'EtherCAT Technology Group ETG (www.ethercat.org) è stato creato per mantenere la tecnologia EtherCAT aperta a tutti gli utenti. SEMI™ (ex Semiconductor Equipment and Materials International) ha accettato EtherCAT come standard di comunicazione (E54.20) per il settore dei semiconduttori.

Prodotti Eurotherm con EtherCAT

Controllore multi loop Mini8



- Stabilità termica
- Connettività
- EtherCAT
- Controllo di precisione
- Dimensioni compatte

Controllore di potenza a SCR compatto EPack



- True power control
- Diagnostica del carico avanzata
- Connettività EtherCAT
- Configurabile tramite il pannello frontale e a distanza mediante iTools

Tecnologia predisposta per Industry 4.0

Le soluzioni di controllo e registrazione dati di Eurotherm sono pronte per l'IoT, fornendo un livello di Integrità dei Dati all'interno delle architetture di sistema con piattaforma open IoT e favorendo la trasformazione digitale in tecnologia Pharma 4.0.

eurotherm.com/semicon

Eurotherm Srl

Via XXIV maggio, 2 22070 Guanzate - CO Italia

Telefono: +39 031 8129191

www.eurotherm.com

Numero documento Eurotherm HA033638ITA Edizione 2

Watlow Tutti i diritti riservati. Eurotherm, EurothermSuite, EFit, EPack, EPower, Eycon, Chessell, Mini8, nanodac, piccolo e versadac sono marchi commerciali di Watlow, delle sue consociate e affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Contatta la filiale locale



